



2026年3月期 第1四半期決算短信〔日本基準〕(連結)

2025年7月31日

上場会社名 東京エレクトロン株式会社

上場取引所 東

コード番号 8035 URL <https://www.tel.co.jp>

代表者 (役職名) 代表取締役社長

(氏名) 河合 利樹

問合せ先責任者 (役職名) 経理部長

(氏名) 前野 俊輔

TEL 03-5561-7000

配当支払開始予定日 —

決算補足説明資料作成の有無 : 有

決算説明会開催の有無 : 有 (機関投資家・アナリスト向け)

(百万円未満切捨て)

1. 2026年3月期第1四半期の連結業績(2025年4月1日～2025年6月30日)

(1) 連結経営成績(累計)

(%表示は、対前年同四半期増減率)

	売上高		営業利益		経常利益		親会社株主に帰属する 四半期純利益	
	百万円	%	百万円	%	百万円	%	百万円	%
2026年3月期第1四半期	549,586	△1.0	144,694	△12.7	147,347	△12.0	117,801	△6.6
2025年3月期第1四半期	555,071	41.7	165,733	101.1	167,398	101.6	126,189	96.2

(注)包括利益 2026年3月期第1四半期 167,791百万円 (△16.7%) 2025年3月期第1四半期 201,454百万円 (102.7%)

	1株当たり四半期純利益	潜在株式調整後 1株当たり四半期純利益
	円 銭	円 銭
2026年3月期第1四半期	257.13	256.49
2025年3月期第1四半期	273.22	272.39

(2) 連結財政状態

	総資産	純資産	自己資本比率
	百万円	百万円	%
2026年3月期第1四半期	2,509,327	1,872,746	74.0
2025年3月期	2,625,981	1,855,209	70.1

(参考)自己資本 2026年3月期第1四半期 1,857,686百万円 2025年3月期 1,839,929百万円

2. 配当の状況

	年間配当金				
	第1四半期末	第2四半期末	第3四半期末	期末	合計
	円 銭	円 銭	円 銭	円 銭	円 銭
2025年3月期	—	265.00	—	327.00	592.00
2026年3月期	—				
2026年3月期(予想)		245.00	—	240.00	485.00

(注)直近に公表されている配当予想からの修正の有無 : 有

配当予想の修正につきましては、【添付資料】4ページ「1. 経営成績等の概況 (4) 連結業績予想などの将来予測情報に関する説明」をご覧ください。

3. 2026年3月期の連結業績予想(2025年4月1日～2026年3月31日)

(%表示は、通期は対前期、四半期は対前年同四半期増減率)

	売上高		営業利益		経常利益		親会社株主に帰属する 当期純利益	1株当たり 当期純利益
	百万円	%	百万円	%	百万円	%	百万円	円 銭
第2四半期(累計)	1,150,000	2.5	288,000	△8.3	293,000	△8.8	224,000	△8.2
通期	2,350,000	△3.4	570,000	△18.3	579,000	△18.2	444,000	△18.4

(注)直近に公表されている業績予想からの修正の有無 : 有

業績予想の修正につきましては、【添付資料】4ページ「1. 経営成績等の概況 (4) 連結業績予想などの将来予測情報に関する説明」をご覧ください。

※ 注記事項

(1) 当四半期連結累計期間における連結範囲の重要な変更 : 無

(2) 四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用 : 有

詳細は、【添付資料】9ページ「2. 四半期連結財務諸表及び主な注記 (3) 四半期連結財務諸表に関する注記事項 (四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用)」をご覧ください。

(3) 会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示

- ① 会計基準等の改正に伴う会計方針の変更 : 無
- ② ①以外の会計方針の変更 : 無
- ③ 会計上の見積りの変更 : 無
- ④ 修正再表示 : 無

(4) 発行済株式数 (普通株式)

① 期末発行済株式数 (自己株式を含む)	2026年3月期1Q	471,632,733 株	2025年3月期	471,632,733 株
② 期末自己株式数	2026年3月期1Q	13,476,990 株	2025年3月期	13,522,282 株
③ 期中平均株式数 (四半期累計)	2026年3月期1Q	458,132,543 株	2025年3月期1Q	461,854,886 株

(注) 期末自己株式数には、「役員報酬BIP信託」及び「株式付与ESOP信託」が保有する当社株式(2026年3月期1Q 1,383,155株、2025年3月期 1,383,155株)を含めております。また、各信託が保有する当社株式を、期中平均株式数の計算において控除する株式を含めております。

※ 添付される四半期連結財務諸表に対する公認会計士又は監査法人によるレビュー : 無

※ 業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項

・本資料に記載されている業績見通し等の将来に関する記述は、当社が現在入手している情報及び合理的であると判断する一定の前提に基づいており、その達成を当社として約束する趣旨のものではありません。また、実際の業績等は様々な要因により大きく異なる可能性があります。業績予想の前提となる条件及び業績予想のご利用にあたっての注意事項等については、【添付資料】4ページ「1. 経営成績等の概況 (4) 連結業績予想などの将来予測情報に関する説明」をご覧ください。

・当社は、2025年7月31日に機関投資家・アナリスト向けにウェブ説明会を開催する予定です。この説明会で使用する決算説明資料につきましては、当社ホームページに掲載する予定です。

【添付資料】

[目次]

1. 経営成績等の概況	2
(1) 当四半期の経営成績の概況	2
(2) 当四半期の財政状態の概況	2
(3) 当四半期のキャッシュ・フローの概況	2
(4) 連結業績予想などの将来予測情報に関する説明	4
2. 四半期連結財務諸表及び主な注記	5
(1) 四半期連結貸借対照表	5
(2) 四半期連結損益計算書及び四半期連結包括利益計算書	7
(3) 四半期連結財務諸表に関する注記事項	9
(継続企業の前提に関する注記)	9
(株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記)	9
(当四半期連結累計期間における連結範囲の重要な変更)	9
(四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用)	9
(会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示)	9
(四半期連結キャッシュ・フロー計算書に関する注記)	9
(セグメント情報等の注記)	9

1. 経営成績等の概況

(1) 当四半期の経営成績の概況

当第1四半期連結累計期間の世界経済につきましては、依然として地政学的リスクの高まりによる影響が懸念されましたが、欧米諸国においては、物価上昇率2%程度の水準が維持されており、全体としては堅調に推移しました。

当社グループが参画しておりますエレクトロニクス産業におきましては、車載や産業向けの汎用半導体の需要は軟調だったものの、生成AIの普及に伴うデータセンター向けAIサーバーの需要拡大を中心に半導体市場全体の成長を牽引しました。

このような状況のもと、当第1四半期連結累計期間における半導体製造装置市場は、中国における成熟世代向け設備投資は前年同期と比べ一服感がみられた一方、生成AI用途のメモリやアドバンスドパッケージ向け設備投資が顕著に伸びました。

情報通信技術の進展に伴うデータ社会への移行、生産性向上や新たな価値の創出に向けたAIの進化、そして脱炭素社会の実現に向けた取り組みを背景に、半導体の役割とその技術革新の重要性が高まるとともに、半導体製造装置市場も中長期的にさらなる成長が期待されております。

この結果、当社グループの当第1四半期連結累計期間の連結業績は、売上高5,495億8千6百万円(前年同期比1.0%減)、営業利益1,446億9千4百万円(前年同期比12.7%減)、経常利益1,473億4千7百万円(前年同期比12.0%減)、また、親会社株主に帰属する四半期純利益は1,178億1百万円(前年同期比6.6%減)となりました。

なお、当社グループは「半導体製造装置」の単一セグメントであるため、セグメント別の記載を省略しております。

(2) 当四半期の財政状態の概況

当第1四半期連結会計期間末の流動資産は、前連結会計年度末に比べ2,075億2千8百万円減少し、1兆5,932億2千7百万円となりました。主な内容は、受取手形、売掛金及び契約資産の減少923億3千6百万円、現金及び預金の減少687億3千万円、有価証券の減少599億9千8百万円、商品及び製品の増加160億3千6百万円によるものであります。

有形固定資産は、前連結会計年度末から386億2千3百万円増加し、4,803億3千万円となりました。

無形固定資産は、前連結会計年度末から2億8千1百万円減少し、355億6千8百万円となりました。

投資その他の資産は、前連結会計年度末から525億3千2百万円増加し、4,002億1百万円となりました。

これらの結果、総資産は、前連結会計年度末から1,166億5千3百万円減少し、2兆5,093億2千7百万円となりました。

流動負債は、前連結会計年度末に比べ1,416億7千8百万円減少し、5,362億4千6百万円となりました。主として、未払法人税等の減少664億5千4百万円、賞与引当金の減少348億8千8百万円、未払消費税等の減少234億5千2百万円、前受金の減少178億6千6百万円によるものであります。

固定負債は、前連結会計年度末に比べ74億8千7百万円増加し、1,003億3千4百万円となりました。

純資産は、前連結会計年度末に比べ175億3千7百万円増加し、1兆8,727億4千6百万円となりました。主として、親会社株主に帰属する四半期純利益1,178億1百万円を計上したことによる増加、その他有価証券評価差額金の増加458億6千万円、為替換算調整勘定の増加53億1千8百万円、前期の期末配当1,502億5千4百万円の実施による減少によるものであります。この結果、自己資本比率は74.0%となりました。

(3) 当四半期のキャッシュ・フローの概況

現金及び現金同等物の当第1四半期連結会計期間末残高は、前連結会計年度末に比べ1,287億9千万円減少し、3,562億8千1百万円となりました。なお、現金及び現金同等物に含まれていない満期日又は償還日までの期間が3ヶ月を超える定期預金及び短期投資112億2千8百万円を加えた残高は、前連結会計年度末に比べ1,287億2千8百万円減少し、3,675億1千万円となりました。当第1四半期連結累計期間における各キャッシュ・フローの状況は、次のとおりであります。

営業活動によるキャッシュ・フローにつきましては、前年同期に比べ1,088億2千3百万円減少の749億5千5百万円の収入となりました。主として税金等調整前四半期純利益1,519億6千6百万円、売上債権及び契約資産の減少941億4千6百万円がそれぞれキャッシュ・フローの収入となり、法人税等の支払額999億2千4百万円、賞与引当金の減少349億9千5百万円、未払消費税等の減少234億4千1百万円がキャッシュ・フローの支出となったことによるものであります。

投資活動によるキャッシュ・フローにつきましては、主として有形固定資産の取得による支出510億1千8百万円により、前年同期の373億3千万円の支出に対し541億7千8百万円の支出となりました。

財務活動によるキャッシュ・フローにつきましては、主に配当金の支払1,502億5千4百万円により、前年同期の1,944億3千3百万円の支出に対し1,511億3千4百万円の支出となりました。

【四半期連結キャッシュ・フロー(要約)】

(単位：百万円)

	前第1四半期 連結累計期間	当第1四半期 連結累計期間
営業活動によるキャッシュ・フロー	183,778	74,955
税金等調整前四半期純利益	167,248	151,966
減価償却費	13,203	17,159
売上債権及び契約資産の増減額(△は増加)	37,985	94,146
棚卸資産の増減額(△は増加)	5,260	△5,381
仕入債務の増減額(△は減少)	△7,259	△19,865
法人税等の支払額又は還付額(△は支払)	△75,015	△99,924
その他	42,355	△63,145
投資活動によるキャッシュ・フロー	△37,330	△54,178
定期預金及び短期投資の増減額(△は増加)	△10,004	△0
有形固定資産の取得による支出	△25,335	△51,018
その他	△1,990	△3,159
財務活動によるキャッシュ・フロー	△194,433	△151,134
自己株式の取得による支出	△79,998	△0
配当金の支払額	△113,767	△150,254
その他	△667	△879
現金及び現金同等物に係る換算差額	3,923	1,565
現金及び現金同等物の増減額(△は減少)	△44,061	△128,790
現金及び現金同等物の期首残高	461,608	485,072
現金及び現金同等物の四半期末残高	417,547	356,281
現金及び現金同等物並びに満期日又は償還日までの期間 が3ヶ月を超える定期預金及び短期投資の四半期末残高	438,539	367,510

(4) 連結業績予想などの将来予測情報に関する説明

①連結業績予想の修正

情報通信技術の進展に伴うデータ社会への移行、生産性向上や新たな価値の創出に向けたAIの進化、脱炭素社会の実現に向けた取り組みを背景とした半導体の技術革新の重要性が高まるとともに、半導体製造装置市場もさらなる成長が引き続き見込まれておりますが、2026年3月期の連結業績見通しにつきましては、半導体メーカーによる設備投資計画の調整が見受けられることを踏まえ、2025年4月30日に公表した通期の連結業績予想を以下のとおり修正いたします。

2026年3月期通期連結業績予想(2025年4月1日～2026年3月31日)

	売上高	営業利益	経常利益	親会社株主に 帰属する 当期純利益	1株当たり 当期純利益
	百万円	百万円	百万円	百万円	円 銭
前回発表予想(A)	2,600,000	727,000	736,000	566,000	1,235.51
今回修正予想(B)	2,350,000	570,000	579,000	444,000	969.12
増減額(B-A)	△250,000	△157,000	△157,000	△122,000	—
増減率(%)	△9.6%	△21.6%	△21.3%	△21.6%	—
(ご参考)前期実績 2025年3月期	2,431,568	697,319	707,727	544,133	1,182.40

②配当予想の修正

当社の配当政策は、業績連動型配当を基本としており、親会社株主に帰属する当期純利益に対する配当性向50%を目処としております。

2026年3月期通期の連結業績予想の修正に伴い、2025年4月30日に公表した年間配当予想を1株当たり618円から485円(中間配当245円、期末配当240円)に修正いたします。

	年間配当額		
	中間 (第2四半期末)	期末	合計
	円 銭	円 銭	円 銭
前回予想	245.00	373.00	618.00
今回修正予想	245.00	240.00	485.00
前期実績 (2025年3月期)	265.00	327.00	592.00

※この決算短信に記載されている業績見通し等の将来に関する記述は、国内及び諸外国の経済状況、各種通貨の為替レートの変動、業績に影響を与えるその他の要因等現時点で入手可能な情報をもとに、当社が合理的であると判断した一定の前提に基づいており、当社としてその実現を約束する趣旨のものではありません。これらは、市況、競争状況、新製品の導入及びその成否、並びに半導体関連業界の世界的な状況を含む多くの不確実な要因の影響を受けます。従って、実際の売上高及び利益は、この決算短信に記載されている予想数値とは大きく異なる場合がありますことをご承知おきください。

2. 四半期連結財務諸表及び主な注記

(1) 四半期連結貸借対照表

(単位：百万円)

	前連結会計年度 (2025年3月31日)	当第1四半期連結会計期間 (2025年6月30日)
資産の部		
流動資産		
現金及び預金	416,240	347,510
受取手形、売掛金及び契約資産	485,626	393,289
有価証券	79,998	20,000
商品及び製品	291,523	307,560
仕掛品	190,021	196,658
原材料及び貯蔵品	267,580	252,886
その他	69,924	75,525
貸倒引当金	△160	△203
流動資産合計	1,800,756	1,593,227
固定資産		
有形固定資産	441,706	480,330
無形固定資産		
その他	35,850	35,568
無形固定資産合計	35,850	35,568
投資その他の資産		
投資有価証券	200,013	267,085
その他	149,057	134,452
貸倒引当金	△1,402	△1,336
投資その他の資産合計	347,668	400,201
固定資産合計	825,225	916,099
資産合計	2,625,981	2,509,327

(単位：百万円)

	前連結会計年度 (2025年3月31日)	当第1四半期連結会計期間 (2025年6月30日)
負債の部		
流動負債		
支払手形及び買掛金	108,036	90,470
未払法人税等	109,446	42,991
前受金	256,392	238,526
製品保証引当金	40,381	38,993
その他の引当金	58,350	22,489
その他	105,317	102,775
流動負債合計	677,925	536,246
固定負債		
その他の引当金	3,030	3,236
退職給付に係る負債	56,473	57,693
その他	33,342	39,405
固定負債合計	92,846	100,334
負債合計	770,771	636,581
純資産の部		
株主資本		
資本金	54,961	54,961
資本剰余金	78,011	78,011
利益剰余金	1,783,881	1,750,654
自己株式	△277,658	△276,663
株主資本合計	1,639,195	1,606,963
その他の包括利益累計額		
その他有価証券評価差額金	129,574	175,435
繰延ヘッジ損益	37	1
為替換算調整勘定	60,801	66,120
退職給付に係る調整累計額	10,319	9,166
その他の包括利益累計額合計	200,733	250,723
新株予約権	15,280	15,059
純資産合計	1,855,209	1,872,746
負債純資産合計	2,625,981	2,509,327

(2) 四半期連結損益計算書及び四半期連結包括利益計算書
四半期連結損益計算書

(単位：百万円)

	前第1四半期連結累計期間 (自 2024年4月1日 至 2024年6月30日)	当第1四半期連結累計期間 (自 2025年4月1日 至 2025年6月30日)
売上高	555,071	549,586
売上原価	291,049	295,616
売上総利益	264,022	253,970
販売費及び一般管理費		
研究開発費	53,436	62,141
その他	44,852	47,134
販売費及び一般管理費合計	98,288	109,275
営業利益	165,733	144,694
営業外収益		
受取配当金	1,344	1,429
補助金収入	315	1,083
その他	2,009	1,919
営業外収益合計	3,669	4,432
営業外費用		
為替差損	1,651	1,683
その他	352	96
営業外費用合計	2,004	1,779
経常利益	167,398	147,347
特別利益		
付加価値税還付金	—	4,849
その他	14	24
特別利益合計	14	4,873
特別損失		
固定資産除売却損	164	254
特別損失合計	164	254
税金等調整前四半期純利益	167,248	151,966
法人税等	41,059	34,165
四半期純利益	126,189	117,801
親会社株主に帰属する四半期純利益	126,189	117,801

四半期連結包括利益計算書

(単位：百万円)

	前第1四半期連結累計期間 (自 2024年4月1日 至 2024年6月30日)	当第1四半期連結累計期間 (自 2025年4月1日 至 2025年6月30日)
四半期純利益	126, 189	117, 801
その他の包括利益		
その他有価証券評価差額金	59, 097	45, 860
為替換算調整勘定	16, 972	5, 408
退職給付に係る調整額	△948	△1, 065
持分法適用会社に対する持分相当額	143	△213
その他の包括利益合計	75, 264	49, 990
四半期包括利益	201, 454	167, 791
(内訳)		
親会社株主に係る四半期包括利益	201, 454	167, 791

(3) 四半期連結財務諸表に関する注記事項

(継続企業の前提に関する注記)

該当事項はありません。

(株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記)

該当事項はありません。

(当四半期連結累計期間における連結範囲の重要な変更)

該当事項はありません。

(四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用)

税金費用の計算

当社及び一部の連結子会社は、当連結会計年度の税引前当期純利益に対する税効果会計適用後の実効税率を合理的に見積り、税引前四半期純利益に当該見積実効税率を乗じて計算する方法を採用しております。

(会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示)

該当事項はありません。

(四半期連結キャッシュ・フロー計算書に関する注記)

当第1四半期連結累計期間に係る四半期連結キャッシュ・フロー計算書は作成しておりません。なお、第1四半期連結累計期間に係る減価償却費(のれんを除く無形固定資産に係る償却費を含む。)及びのれんの償却額は、次のとおりであります。

	前第1四半期連結累計期間 (自 2024年4月1日 至 2024年6月30日)	当第1四半期連結累計期間 (自 2025年4月1日 至 2025年6月30日)
減価償却費	13,203百万円	17,159百万円
のれんの償却額	18百万円	99百万円

(セグメント情報等の注記)

当社グループは、「半導体製造装置」の単一セグメントであるため、記載を省略しております。